

科技部 函

地址：台北市和平東路二段106號

聯絡人：劉春妙 副研究員

聯絡電話：02-2737-7526

傳真：02-2737-7673

電子郵件：yvonne@most.gov.tw

受文者：銘傳大學

發文日期：中華民國107年2月14日

發文字號：科部工字第1070012954號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1、附件2、如文

主旨：本部推動107年度「智慧仿生材料與數位設計平台」專案研究計畫，自即日起接受申請，請於107年4月25日（星期三）前函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、本公告獲補助計畫需配合本部進行期中、期末成果追蹤、查核及考評，未獲補助案件恕不受理申覆。
- 二、本公告未盡事宜，依本部補助專題研究計畫作業要點及其他相關規定辦理。
- 三、本專案計畫之執行期程自107年8月1日開始。
- 四、本專案計畫徵求公告如附件，計畫相關申請規範與研究範疇等請詳參公告內容。相關訊息另公布於本部網站(<http://www.most.gov.tw/>)-動態資訊(計畫徵求)或工程司網站(<https://www.most.gov.tw/eng/ch>)-公告事項。
- 五、本專案將於3月5日假本部2樓13會議室舉辦專案說明會，擬參加說明會之人員請上網報名，報名網址為<https://sites.google.com/site/msenctu2018/>
- 六、有關係統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線，電話：0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共305單位）

副本：本部綜合規劃司、工程司(均含附件)

部長陳良基

【簽辦紀錄 - NO.181808】

秘書處-外文處理者, 藍淑貞 (2018-02-14 20:53, 附件異動)

秘書處-登記桌, 賴數淑 (2018-02-14 22:45, 分文)

研究發展處-登記桌, 高維翎 (2018-02-15 13:02, 分文)

研究發展處-研究暨評量組-一般職員, 李心怡 (2018-02-18 18:29, 陳核): 一、本計畫申請, 意者請詳閱徵求公告計畫重點說明, 於107年4月18日(星期三)中午12時前於線上提出申請, 並致電研發處(分機2651)確認, 以利彙整辦理。

二、擬呈核後公告。

研究發展處-研究暨評量組-組長, 李孟真 (2018-02-18 23:06, 陳核): 敬呈

研究發展處-副處院室長, 黃博俊 (2018-02-19 15:26, 陳核): 敬呈

研究發展處-處室長, 林進財 (2018-02-19 15:29, 陳核): 擬如擬

秘書處-登記桌, 賴數淑 (2018-02-20 22:08, 陳核)

秘書處-秘書長, 樊中原 (待處理)